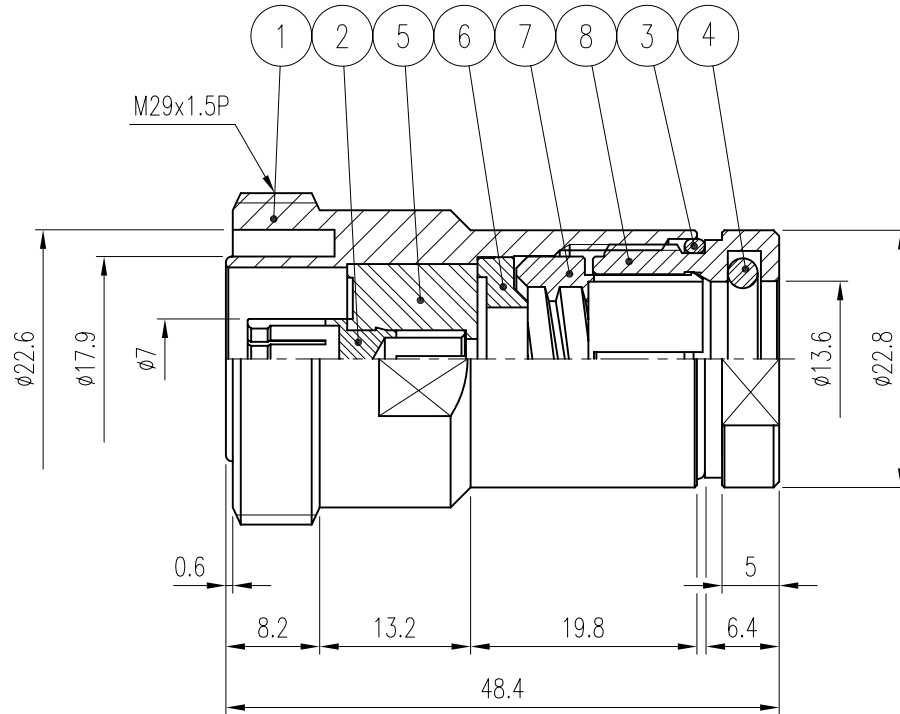


ST	개량									수정내용				
									부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
ST(기초)									1	도면 양식 변경	손윤호	최영호	2003. 1. 8.	
ST(개선)														



8	BACK NUT	1	MBsBD	Nickel Plate	DBN00011-135/1 (P5007)
7	INSERT	1	MBsBD	Nickel Plate	DIS00014-135/1 (M5006)
6	COVER	1	MBsBD	Silver Plate	DSR00062-15/1 (L5013)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01049-N/1 (H5043)
4	GASKET	1	SILICON		DGK00041-N/1 (C5009)
3	GASKET	1	SILICON		DGK00048-N/1 (C5008)
2	CONTACT	1	BeCu	Silver Plate	DCT01127-5/1 (E5082)
1	BODY	1	MBsBD	Silver Plate	DBD01477-5/1 (D5081)

대체가능재질	품번		품명	수량	재질	표면처리	비고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 2002. 5. 27.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.			
	승인						
	검도						
재질	재도			도명 1/2" SF DIN-J			
열처리	작성부서						
보호피막처리	연 구 소			A4	도번 CN00577-7/1 K318-221-000		
	작도	NS	단위 mm				